明細書

液晶シャッタおよびプリントヘッド

5 発明の背景

1. 発明の技術分野

本発明は、液晶シャッタおよびこれを備えたプリントヘッドに関する。

2. 関連技術の説明

デジタルカメラなどにより撮影した電子画像は、そのデジタルデータを用いて インクジェット方式や熱転写方式により、普通紙に対して印刷することができる。 一方、感光方式により、デジタルデータとしての画像を感光フィルムに対して印刷することも考えられている。感光方式では、光プリントヘッドにより感光フィルムを露光した後に現像するというプロセスを経て感光フィルムに画像が形成される。光プリントヘッドとしては、たとえば照明装置から進行してくる光を透過 させるか否かを選択するための液晶シャッタを備えたものが使用されている(たとえば特開2000-280527号公報参照)。

液晶シャッタとしては、たとえば図7および図8に示したものがある。これらの図に示した液晶シャッタ9は、複数の個別シャッタ部90R,90G,90Bが主走査方向(図中の矢印A1,A2方向)に並んで形成されたものである。この液晶シャッタ9は、互いに対向して配置された第1および第2透明基板91a,91bを有している。第1および第2透明基板91a,91bの間には、それらの周縁部に位置するようにリブスペーサ97aが配置されている。このリブスペーサ97aは、第1および第2透明基板91a,91bとともに液晶90を充填するためのセル96を規定するためにものであり、このリブスペーサ97aによってセル96の高さ、すなわちセルギャップが規定されている。セル96には、液晶90とともに、球状スペーサ97bが充填されている。球状スペーサ97bは、リブスペーサ97aによって規定されたセルギャップを安定化させるためのものである。

第1透明基板91aには、第2透明基板91bに対向する面に、SiO。膜92

aを介して第1透明電極93aが形成されている。 SiO_2 膜92aは、第1透明基板91aに対する第1透明電極93aの密着性を高めるためのものである。第1透明電極93aは、たとえばITO膜を形成した後に、ITO膜にエッチィング処理を施すことにより目的とするパターンに形成されている。

 第2透明基板91bには、第1透明基板91aに対向する面に、開口部94a を備えた金属遮光膜94が形成されている。この金属遮光膜94は、開口部94 aにおいて選択的に光を透過させるためのものである。開口部94aには、赤色 光、緑色光または青色光を選択的に透過させるためのカラーフィルタ98R,9 8G,98Bが配置されている。第2透明基板91bにはさらに、カラーフィル タ98R,98G,98Bを覆うようにして形成された平滑化膜95、SiO₂ 膜92b、および第2透明電極93bが形成されている。

平滑化膜95は、カラーフィルタ98R,98G,98Bを設けることにより生じる段差を吸収し、平滑な面を設定するためのものであり、 SiO_2 膜92bは、平滑化膜95に対する第2透明電極93bの密着性を高めるためのものである。

15 第2透明電極93bは、第1透明電極93aと交差する部分において個別シャッタ部90R,90G,90Bを構成している。この第2透明電極93bは、第1透明電極93aと同様に、たとえばITO膜を形成した後に、ITO膜にエッチィング処理を施すことにより目的とするパターンに形成されている。

第2透明基板91bは、第1透明基板92aよりも寸法が大きくされている。

20 第2透明電極93bは、第2透明基板92bにおける第1透明基板92aからは み出した部分にまで延びており、第2透明基板91bには、第2透明電極92b に導通するようにして駆動IC99aが実装されている。駆動IC99aは、信 号電極99cを介してフレキシブルケーブル99bと接続されている。

以上に説明した液晶シャッタ9では、カラーフィルタ98R,98G,98B 25 を覆うように平滑化膜95が設けられているために、次に説明するような不具合 が生じうる。

平滑化膜95は、通常、透明樹脂により形成されており、比較的に軟質なものとされている。そのため、液晶90中に分散させた球状スペーサ97bは、第2透明電極93bおよび SiO_2 膜92bを介して平滑化膜95に食い込んでしま

うことがある。このような現象は、セル96内における各所において生じる可能性があり、球状スペーサ97bが食い込んだ部分に関しては、セルギャップが小さくなる。したがって、セルギャップが目的通りに規定されている部分と、セルギャップが小さくなった部分とでは、同一の電圧を与えたとしても、結果として与えられる電界強度が異なったものとなる。その結果、個別シャッタ部90R、90G、90B相互での透過率にバラツキが生じる。また、球状スペーサ97bは、液晶90に均一に分散されているわけではないので、そのような分散の不均一さが透過率のバラツキを助長することとなる。

高速印刷を達成するためには、液晶シャッタ9を高速で駆動すべく、セルギャ ップを小さくする必要が生じる。ところが、セルギャップを小さくすれば、球状 スペーサ97bが平滑化膜95に食い込むことによるセルギャップの変化の影響 が相対的に大きくなる。そのため、セルギャップが小さく設定された液晶シャッタ9では、透過率のバラツキがより大きなものとなる。この点において、平滑化 膜95を設けることは、高速印刷を達成する上での妨げとなる。

15 第2透明電極93bは、SiO₂膜92bによって平滑化膜95との密着性が高められているが、SiO₂膜92bと平滑化膜95との密着性は十分なものとは言い難い。そのため、第2透明電極93bを形成する際のエッチィング処理によりオーバーエッチが生じやすく、第2透明電極93bが目的とするパターンに比べて小さくなってしまうことがある。この場合、オーバーエッチが生じた部分と、

20 オーバーエッチが生じていない部分とでは、個別シャッタ部90R,90G,9 0Bの大きさが異なったものとなり、またオーバーエッチが生じた部分に該当す る個別シャッタ部90R,90G,90Bでは開口率が小さくなる結果、透過効 率が低減する。

また、カラーフィルタ98R,98G,98Bにより生じた段差をより確実に 25 吸収するためには、平滑化膜95の厚みを比較的に大きく設定せざるを得ない。 この場合、平滑化膜95での光吸収量が大きくなり、透過効率がさらに悪化する。 透過効率の悪化を補償し、感光フィルムに照射される光量を十分に確保するためには、照明装置からの出射光量を大きくし、あるいは感光フィルムに対する照射時間を長く設定する必要がある。これらの対策では、消費電力が大きくなって

ランニングコスト的に不利であるばかりか、照射時間を長く設定する方法では印刷時間が長くなるといった問題を生じる。

また、 SiO_2 膜92bと平滑化膜95との密着性が十分ではないために、これらの界面に応力が作用した場合に、平滑化膜95から SiO_2 膜92bとともに第2透明電極93bや信号電極99cが剥がれてしまう虞れがある。そのため、駆動IC99aやフレキシブルケーブル99bの実装信頼性が低くなってしまう。そして、駆動IC99aやフレキシブルケーブル99bを実装する前に第2透明電極93bや信号電極99cにおける実装面を物理的に擦ってクリーニングする場合、あるいは駆動IC99aやフレキシブルケーブル99bを実装し直すときに駆動IC99aやフレキシブルケーブル99bを除去した場合には、第2透明電極93bや信号電極99cが剥がれ、駆動IC99aやフレキシブルケーブル99bが実装できないことがある。

発明の開示

10

15

20 本発明は、感光性記録媒体に対して光照射を行うプリントヘッドなどに使用される液晶シャッタにおいて、高速印刷の達成を阻害せず、シャッタ部相互の出射 光量のバラツキを抑制するとともに、製造コストおよびランニングコストを抑制 できるようにすることを目的としている。

本発明の第1の側面により提供される液晶シャッタは、互いに対向して配置された第1および第2透明基板と、第1透明基板から第2透明基板に向けて進行してくる光の入射を制限するために、第2透明基板における第1透明基板に対向する面に形成された遮光膜と、遮光膜に対して単一の絶縁層を介して積層された透明電極と、を備えている。

本発明第2の側面においては、互いに対向して配置された第1および第2透明

基板と、第1透明基板から第2透明基板に向けて進行してくる光の入射を制限するために、第2透明基板における第1透明基板に対向する面に形成された遮光膜と、遮光膜に対して絶縁膜を解して積層された透明電極と、を備え、透明電極、遮光膜および絶縁層は、無機物により形成されている、液晶シャッタが提供される。

絶縁層は、たとえば無機酸化物により形成される。無機酸化物としては、SiO₂あるいは Ta_2O_5 を使用するのが好ましい。

5

15

20

25

絶縁層は、たとえば厚さが2000 Å以下、好ましくは $1000\sim2000$ Åに形成される。

10 絶縁層の形成方法は、絶縁層を2000 Å以下に形成できるのであれば特に限定されないが、ディップコート、バイアススパッタ、あるいはプラズマCVDを採用するのが好ましい。

遮光膜は、たとえば金属材料により形成される。金属材料としては、たとえば クロム、モリブデン、タングステン、ニッケル、ゲルマニウム、金あるいはアル ミニウムが使用できる。好ましくは、少なくとも遮光膜の表面が光吸収性の高い 材料により構成され、たとえば表面が酸化クロムにより形成される。

遮光膜には、たとえば第1透明基板を透過してきた光を選択的に第2透明基板へ入射させるための開口部が形成される。この場合、開口部の縁部は、テーパ状に形成するのが好ましい。開口部の縁部をテーパ状に形成する方法としては、たとえばリフトオフあるいはテーパエッチが挙げられる。

遮光膜の厚さは、たとえば3000Å以下、好ましくは2000~3000Åに形成される。遮光膜の厚さが3000Å以下の薄膜とすることによって、遮光膜に開口部を形成した場合であっても、開口部の周縁部および周辺部において生じる段差を小さくすることができる。さらに、遮光膜における開口部の縁部をテーパ状に形成すれば、遮光膜を絶縁層によって覆ったときのステップカバレッジを良好なものとすることができる。

本発明の第3の側面においては、液晶シャッタを備えたプリントヘッドであって、液晶シャッタは、互いに対向して配置された第1および第2透明基板と、第1透明基板から第2透明基板に向けて進行してくる光の入射を制限するために、

第2透明基板における第1透明基板に対向する面に形成された遮光膜と、遮光膜に対して単一の絶縁層を介して積層された透明電極と、を備えた、プリントへッドが提供される。

本発明の第4の側面においては、液晶シャッタを備えたプリントヘッドであって、液晶シャッタは、互いに対向して配置された第1および第2透明基板と、第1透明基板から第2透明基板に向けて進行してくる光の入射を制限するために、第2透明基板における第1透明基板に対向する面に形成された遮光膜と、遮光膜に対して絶縁膜を解して積層された透明電極と、を備え、透明電極、遮光膜および絶縁層は、無機物により形成されている、プリントヘッドが提供される。

10 本発明のプリントヘッドは、赤色、緑色、青色の光を個別に出射可能な照明装置を備えていることが好ましい。これにより、カラーフィルタを使用しない液晶シャッタを用いることができる。その結果、カラーフィルタを使用することにより生じる段差を軽減する目的で、平滑化膜を形成する必要はなくなる。

15 図面の簡単な説明

- 図1は、本発明に係るプリントヘッドの一例を示す分解斜視図である。
- 図2は、図1に示したプリントヘッドの断面図である。
- 図3は、図1に示したプリントヘッドにおいて採用された照明装置の分解斜視 図である。
- 20 図4は、本発明に係る液晶シャッタの断面図である。
 - 図5は、液晶シャッタの遮光膜の構成を説明するための部分断面図である。
 - 図6は、液晶シャッタの要部平面図である。
 - 図7は、従来の液晶シャッタを示す断面図である。
 - 図8は、従来の液晶シャッタを説明するための要部平面図である。

25

5

発明を実施するための最良の形態

図1および図2に示したプリントヘッドXは、第1ないし第4保持部10~1 3を有するフレーム1に対して、ロッドレンズアレイ2、プリズム3、照明装置 4および液晶シャッタ5を保持させた構成を有している。 フレーム1の第1保持部10は、液晶シャッタ5とともに照明装置4を保持するためのものであり、コの字状の載置面10aを有している。液晶シャッタ5は、 載置面10aに密着して載置されている。

フレーム1の第2保持部11は、反射部材15を保持するためのものであり、 5 矢印B1, B2方向(水平方向)に対して45度傾斜した傾斜面14を有している。この傾斜面14は、矢印A1, A2方向(主走査方向)に延びている。

反射部材15は、液晶シャッタ5から出射される光を図中の矢印B1方向(副 走査方向)に90度曲げるためのものであり。板状に形成されている。この反射 部材15は、その表面において光を正反射できるように鏡面とするのが好ましく、 たとえば表面がアルミニウムにより構成される。

フレーム1の第3保持部12は、ロッドレンズアレイ2を保持するためのものである。

10

ロッドレンズアレイ2は、反射部材15において反射して進行する光を効率良く集光し、プリズム3へ出射するためのものである。このロッドレンズアレイ2は、複数の貫通孔21が形成されたホルダ22と、各貫通孔21に嵌合されたロッドレンズ23と、を有している。ロッドレンズアレイ2は、第3保持部12において、各ロッドレンズ23の軸心が図中の矢印B1,B2方向(副走査方向)に延びるとともに、複数のロッドレンズ23が主走査方向A1,A2に並ぶように配置されている。本実施の形態では、ロッドレンズ13は、正率等倍像を形成20 するように構成されている。

フレーム1の第4保持部13は、プリズム3を保持するためのものであり、図中のB1方向に開放している。

プリズム3は、ロッドレンズアレイ2から出射される光を矢印C2方向に90度曲げてプリントヘッドXからC2方向に向けて光を出射するためのものである。25 このプリズム3は、光入射面31、光反射面32および光出射面33を有している。このようなプリズム3では、反射部材15から光入射面31を介して入射した光は、光反射面32において反射されて進行方向が90度変えられた後、光出射面33から出射される。このようなプリズム3は、空気よりも屈折率の大きな材料、たとえば透明なガラスやアクリル樹脂により形成される。

照明装置4は、図中の矢印C1, C2方向に線状の光を出射するためのものであり、液晶シャッタ5に密着して設けられている。この照明装置4は、図2および図3に良く表れているように、第1および第2遮光部40, 41によって形成される空間内に、導光部42および光源装置43が配置された構成を有している。照明装置4では、光源装置43から出射された光は、導光部42を通過した後に第1遮光部40に形成された開口部401を介して出射される。

光源装置43は、絶縁基板45上に個別に点灯・消灯可能な3つの点状光源43 R,43G,43Bが搭載されたものである。これらの点状光源43R,43G,43Bは、LEDチップによって構成されている。ここで、点状光源43Rは赤 0 色光を発するものであり、点状光源43Gは緑色光を発するものであり、点状光源43Bは青色光を発するものである。これらの点状光源43R,43G,43 Bには、上面および下面に電極(図示略)が形成されている。上面電極は、たとえばITOにより透明電極として形成されている。

絶縁基板45上には、個別配線44R,44G,44Bおよび共通配線44C が形成されている。個別配線44R,44G,44B上には、各点状光源43R,43G,43Bの下面電極が導通接続されている。各点状光源43R,43G,43Bの上面電極は、たとえば導体ワイヤを介して共通配線44Cと接続されている。このような回路構成を採用することにより、各点状光源43R,43G,43Bは個別に駆動可能とされる。

20 導光部42は、光源装置43から出射されて、その端部から入射された光を、 第1遮光部40に形成された開口部401の形状に対応した線状の光として出射 させるものである。

25

図4に良く表れているように、液晶シャッタ5は、照明装置4から出射される 光の透過・非透過を選択するためのものであり、互いに対向して配置された第1 および第2透明基板50,51を有している。

第1透明基板 50には、第2透明基板 51との対向面 501に絶縁層 53 a が 形成されている。絶縁層 53 a は、光透過性を有するものであり、たとえば S i O_2 あるいは Ta_2O_5 を材料として、ディップコート、バイアススパッタあるいは プラズマ CVD により形成することができる。第1透明基板 50の対向面 501 にはさらに、コモン電極54aが形成されている。コモン電極54aは、矢印A1, A2方向に延びるように帯状の透明電極として形成されている。このようなコモン電極54aは、たとえばITO膜にエッチィング処理を施すことにより形成することができる。

5 一方、第2透明基板51は、第1透明基板50よりも寸法が大きくされており、 第1透明基板50から矢印B1方向にはみ出した外延部510を有している。第 2透明基板51には、第1透明基板50との対向する領域511に遮光膜52が 形成されている。

遮光膜52は、たとえば厚みが3000Å以下、より好ましくは2000~3000Åの薄膜に形成されている。この遮光膜52には、図4ないし図6に示したように、矢印A1, A2方向に延びる開口部524が形成されている。開口部524は、照明装置4における第1遮光部40の開口部401に対応した位置に形成されている。遮光膜52の開口部524における縁部525は、テーパ状に形成されている。このような構成の縁部525は、リフトオフまたはテーパエッチなどの手法により形成することができる。この遮光膜52は、たとえば第2透明基板51の領域511に、酸化クロム層521、クロム層522、酸化クロム層523がこの順序で積層された3層構造とされている。各層521、522、523は、蒸着またはスパッタリングなどの手法により形成することができる。

遮光膜52は、クロムおよび酸化クロム以外の金属材料により形成することができる。この場合に使用することができる金属材料としては、たとえばモリブデン、タングステン、ニッケル、ゲルマニウム、金またはアルミニウムが挙げられる。また、遮光膜52は、上述した金属材料以外に、遮光性を有する無機物により形成してもよい。

20

上記したように、遮光膜52は、厚さが3000Å以下の薄膜に形成されてい

るとともに、開口部524の縁部525がテーパ状に形成されている。そのため、 遮光膜52が開口部524を有するものであっても、絶縁層53bの膜厚を小さ くしつつも、開口部524とその周辺部との間において生じる段差が小さくする ことができる。その結果、絶縁層53bの膜厚を先に例示した範囲に設定したと しても、遮光膜52に対する絶縁層53bの良好なステップカバレッジを得るこ とができる。

5

絶縁層53bの上面には、複数のセグメント電極54bが透明電極として形成されている。複数のセグメント電極54bは、互いに間隔を隔てて、矢印A1、A2方向に並ぶように形成されている。各セグメント電極54bは、たとえばI

TO膜にエッチィング処理を施すことにより形成することができる。図6に示したように、複数のセグメント電極54bは、コモン電極54aと一連に交差する部分を有している。コモン電極54aとセグメント電極54bとが交差する部分は、複数の個別シャッタ部55を構成している。これらの個別シャッタ部55は、第1遮光部40の開口部401の直下領域において、矢印A1、A2方向に列状15に並んでいる。

液晶シャッタ5においては、良好なステップカバレッジを達成しつつも、絶縁層53bの厚みを2000Å以下にすることができる。その結果、液晶シャッタ5では、絶縁層53bにおける光の吸収を小さくすることができ、透過率の低下を抑制することができる。

20 さらに、セグメント電極54bと遮光膜52との密着性は、セグメント電極54b、絶縁層53bおよび遮光膜52が無機物により形成されているために、従来の液晶シャッタのような樹脂製の平滑化膜を用いていた場合(図7および図8参照)よりも高くなる。そのため、セグメント電極54bは、遮光膜52から剥がれにくいものとすることができ、セグメント電極54bを形成する際のエッチィング処理により生じるオーバーエッチを抑制することができる。これにより、各シャッタ部55の大きさを均一化できるため、個別シャッタ部55相互の大きさの相違に起因する透過率のバラツキおよび開口率の低減を抑制することができる。その結果、各個別シャッタ部55における透過効率の低減を抑制することができるとともに、シャッタ部55の相互間の透過率のバラツキを抑制することができるとともに、シャッタ部55の相互間の透過率のバラツキを抑制することが

できる。

5

液晶シャッタ5においてはさらに、従来の液晶シャッタのような平滑化膜(図7および図8参照)が存在しないために、平滑化膜において光が吸収されることもない。これによっても、液晶シャッタ5における光の透過効率を向上させることができ、ひいては液晶シャッタ5(プリントヘッドX)での消費電力が小さくすることがきる。その結果、液晶シャッタ5(プリントヘッドX)では、ランニングコストを小さくすることができるようになり、あるいは照明装置4からの照射時間を短くすることができるために、高速印刷の達成が可能となる。

第1および第2透明基板50、51の間には、それらの周縁部に位置するよう にリブスペーサ56Aが配置されている。このリブスペーサ56Aは、第1およ 10 び第2透明基板50,51とともにセル57を規定するものである。すなわち、 リブスペーサ56Aにより、セルの高さ寸法(セルギャップ)が規定されている。 このセル57には、液晶58とともに、球状スペーサ56Bが充填されている。 液晶58としては、強誘電性液晶、反強誘電性液晶あるいはネマチック液晶を用 15 いることができる。液晶としてネマチック液晶を使用する場合には、コモン電極 54aおよびセグメント電極54bを個別に覆うようにして配向膜が設けられる。 図2に示したように、第1透明基板50の非対向面502および第2透明基板 51の非対向面512には偏光膜503,513が設けられている。これらの偏 光膜503,513は、それらの偏光軸がたとえば互いに直行するように配置さ 20 れている。したがって、たとえば偏光膜503を透過して液晶58を透過する光 は、閾値以上の電圧が印加されたシャッタ部55については偏光方向が90度変 えられて偏光膜513を透過することができる。これに対して、印加電圧が小さ い(ゼロを含む)シャッタ部55については、光の偏光方向が変えられないため に偏光膜513を透過することができない。その結果、シャッタ部55に対する 25 電圧の印加状態を制御することにより、液晶シャッタ5において、シャッタ部5 5毎に光の透過・非透過を選択することができる。

図4から良くわかるように、第2透明基板51の外延部510には、駆動IC 59が実装されている。この駆動IC59は、セグメント電極54bに導通している。駆動IC59はさらに、信号電極592が形成されたフレキシブルケーブ ル591に接続されている。したがって、駆動IC59に対しては、フレキシブルケーブル591(信号電極592)を介して、電力供給や各種信号の供給を行うことができ、各個別シャッタ部55に対する電圧印加状態を個別に選択することができる。

上述したように、液晶シャッタ5においては、遮光膜52と絶縁層53bとの 5 間に樹脂製の平滑化膜が介在しておらず、遮光膜52、絶縁層53bおよびセグ メント電極54bが無機物により形成されている。そのため、セグメント電極5 4 b および信号電極 5 9 2 と遮光膜 5 2 との密着性を高くすることができる。そ の結果、駆動IC59およびフレキシブルケーブル591の第2透明基板51へ 10 の実装信頼性の向上させることができる。また、駆動IC59やフレキシブルケ ーブル591を実装する前にセグメント電極54bや信号電極592における実 装面を物理的に擦ってクリーニングする場合、あるいは駆動ICやフレキシブル ケーブル591を実装し直すに当たって駆動IC59やフレキシブルケーブル5 91をいったん取り外す場合であっても、セグメント電極54bや信号電極59 15 2が剥がれてしまうことを抑制することができる。したがって、駆動 I C 5 9 や フレキシブルケーブル591を無駄にすることがなく、歩留まりを向上させるこ とができる。

液晶シャッタ5から平滑化膜を省略した場合には、平滑化膜を形成する必要がなく、また駆動59やフレキシブルケーブル591の実装信頼性を高める目的などのために、平滑化膜を目的とする領域のみに選択的に形成する必要もなくなる。その結果、液晶シャッタ5では、製造効率的に有利に上述の実装信頼性を向上させることができる。

20

以上に説明したプリントヘッドXは、たとえば感光フィルムに画像を形成する際に感光フィルムを露光する際に使用される。その場合、照明装置4の光源装置25 43から点状に出射された光が、導光部42において線状の光にされ、第1遮光部40の開口部401を通過して液晶シャッタ5に入射する。液晶シャッタ5では、駆動IC59の制御により画像データに応じて複数の個別シャッタ部55(図6参照)における光の透過・非透過が選択される。個別シャッタ部55を透過した光は、反射部材15において正反射して、進行方向を90度曲げられた後にロ

ッドレンズアレイ2に入射する。ロッドレンズアレイ21に入射した光は、各ロッドレンズ23内に透過した後に、光入射面31を介してプリズム3に入射する。 プリズム3に入射した光は、光反射面32において進行方向を90度曲げられて プリズム3内を下向きに進行した後に光出射面33を介して出射する。この光は、 たとえば感光フィルム上において結像し、感光フィルムに線状光が照射される。

5

10

15

上述したように、プリントヘッドXでは、赤色、緑色、青色の光を個別に出射可能な照明装置4を備えている。したがって、液晶シャッタ5では、従来使用されていたカラーフィルタを用いる必要がない。そのため、カラーフィルタに形成することによる生じる段差を低減する目的で平滑化膜を積極的に形成する必要はなく、平滑化膜を省略しても問題はない。それどころか、平滑化膜を省略することによって、セル57内における各所において球状スペーサ56Bが平滑化膜に食い込むといった事態が生じ得ない。その結果、セル57の各所におけるセルギャップのバラツキを抑制することができる。セルギャップのバラツキが抑制されれば、各シャッタ部55に同一の電圧を印加したときに、シャッタ55部ごとの電界強度のバラツキを抑制できる結果、シャッタ部55において透過率のバラツキを抑制することができる。また、セルギャップのバラツキを抑制することができる。また、セルギャップのバラツキを抑制することができる。したがって、適切な画像を得つつも、高速印刷の達成を阻害しないようにすることができる。

20 本発明ではさらに、たとえば絶縁層53bを無機酸化物により形成することによって比較的に硬度の高いものとすることができる。この場合、セル57内における各所において球状スペーサ56Bが絶縁層53bに食い込むことを抑制することができる。このことによっても、セルギャップのバラツキ、ひいては透過率のバラツキを抑制することができるようになり、高速印刷を達成することが可能となる。

プリントヘッドXは、たとえば光源装置43の構成を変更することによって白 黒用として使用することもできる。

もちろん、本実施の形態に限らず、液晶シャッタ5は、プリントヘッド以外の 用途に使用することができる。

請求の範囲

1. 互いに対向して配置された第1および第2透明基板と、

上記第1透明基板から上記第2透明基板に向けて進行してくる光の入射を制 限するために、上記第2透明基板における上記第1透明基板に対向する面に形成 された遮光膜と、

上記遮光膜に対して単一の絶縁層を介して積層された透明電極と、 を備えた、液晶シャッタ。

- 10 2. 上記絶縁層は、無機酸化物により形成されている、請求項1に記載の液晶シャッタ。
 - 3. 上記無機酸化物は、 SiO_2 あるいは Ta_2O_5 である、請求項2に記載の液晶シャッタ。

15

- 4. 上記絶縁層は、厚さが2000 Å以下に形成されている、請求項1に記載の 液晶シャッタ。
- 5. 上記絶縁層は、ディップコート、バイアススパッタ、およびプラズマCVD 20 のうちのいずれかの方法により形成されたものである、請求項1に記載の液晶シャッタ。
 - 6. 上記遮光膜は、金属材料により形成されている、請求項1に記載の液晶シャッタ。

25

- 7. 上記遮光膜は、表面が酸化クロムにより形成されている、請求項1に記載の液晶シャッタ。
- 8. 上記遮光膜には、上記第1透明基板を透過した光を選択的に上記第2透明基

板へ入射させるための開口部が形成されており、

上記開口部の縁部がテーパ状に形成されている、請求項1に記載の液晶シャッタ。

- 5 9. 上記遮光膜は、厚さが3000Å以下に形成されている、請求項8に記載の 液晶シャッタ。
 - 10. 互いに対向して配置された第1および第2透明基板と、

上記第1透明基板から上記第2透明基板に向けて進行してくる光の入射を制 10 限するために、上記第2透明基板における上記第1透明基板に対向する面に形成 された遮光膜と、

上記遮光膜に対して絶縁膜を介して積層された透明電極と、を備え、

上記透明電極、上記遮光膜および上記絶縁層は、無機物により形成されてい 15 る、液晶シャッタ。

- 11. 上記絶縁層は、無機酸化物により形成されている、請求項10に記載の液晶シャッタ。
- 20 12. 上記無機酸化物は、S i O_2 あるいはT a $_2O_5$ である、請求項11に記載の液晶シャッタ。

25

13. 上記絶縁層は、厚さが2000Å以下に形成されている、請求項10に記載の液晶シャッタ。

14. 上記絶縁層は、ディップコート、バイアススパッタ、およびプラズマCVD のうちのいずれかの方法により形成されたものである、請求項10に記載の液晶シャッタ。

- 15. 上記遮光膜は、金属材料により形成されている、請求項10に記載の液晶シャッタ。
- 16. 上記遮光膜は、表面が酸化クロムにより形成されている、請求項10に記載の 5 液晶シャッタ。
 - 17. 上記遮光膜には、上記第1透明基板を透過してきた光を選択的に上記第2透明基板へ入射させるための開口部が形成されており、

上記開口部の縁部がテーパ状に形成されている、請求項10に記載の液晶シャ 10 ッタ。

- 18. 上記遮光膜は、厚さが3000Å以下に形成されている、請求項17に記載の 液晶シャッタ。
- 15 19. 液晶シャッタを備えたプリントヘッドであって、

上記プリントヘッドは、

20

互いに対向して配置された第1および第2透明基板と、

上記第1透明基板から上記第2透明基板に向けて進行してくる光の入射を制限するために、上記第2透明基板における上記第1透明基板に対向する面に形成された遮光膜と、

上記遮光膜に対して単一の絶縁層を介して積層された透明電極と、 を備えた、プリントヘッド。

- 20. 赤色、緑色、青色の光を個別に出射可能な照明装置をさらに備えている、請 25 求項19に記載のプリントヘッド。
 - 21. 液晶シャッタを備えたプリントヘッドであって、

上記液晶シャッタは、

互いに対向して配置された第1および第2透明基板と、

上記第1透明基板から上記第2透明基板に向けて進行してくる光の入射を制限するために、上記第2透明基板における上記第1透明基板に対向する面に形成された遮光膜と、

上記遮光膜に対して絶縁膜を介して積層された透明電極と、

5 を備え、

上記透明電極、上記遮光膜および上記絶縁層は、無機物により形成されている、プリントヘッド。

22. 赤色、緑色、青色の光を個別に出射可能な照明装置をさらに備えている、請 10 求項21に記載のプリントヘッド。

要約書

本発明は、液晶シャッタ(5)に関する。この液晶シャッタ(5)は、互いに対向して配置された第1および第2透明基板(50)、(51)と、第2透明基板(51)における第1透明基板(50)に対向する面(511)に、第1透明基板(50)から第2透明基板(51)への光の入射を制限するための形成された遮光膜(52)と、遮光膜(52)に積層形成された透明電極(54b)と、を備えている。透明電極(54b)は、遮光膜(52)に対して、単一の絶縁層(53b)を介して積層されている。透明電極(54b)、遮光膜(52)および絶縁層(53b)は、無機物により形成されている。

10 (選択図 図2)